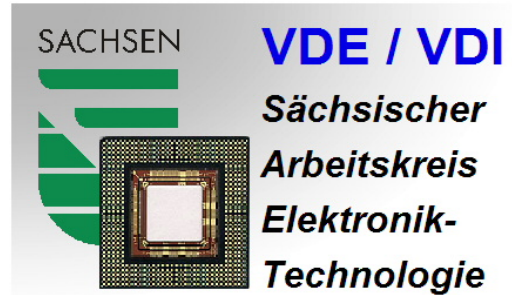


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
e-mail: bauer@htw-dresden.de

Koordinierung: PD, Dr.-Ing. habil. Martin Oppermann, TU Dresden
e-mail: martin.oppermann@tu-dresden.de

<https://www.avt.et.tu-dresden.de/saet/arbeitskreis/>



69. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

kieback&peter

Thema: **Elektronik-Baugruppen für Energieeffizienz
und Gebäudeautomatisierung**

am **Mittwoch, den 15. Februar 2017 bei der Kieback & Peter GmbH & Co.KG**
im Werk Mittenwalde (Dahmestraße 18, 15749 Mittenwalde)

Programm:

- 10:00 Begrüßung

Vorstellung der Kieback & Peter GmbH & Co. KG
Herr Milkereit / Werkleiter
- 10:25 Energieeffizienz - die Zukunft beginnt heute
Herr Bachmann / Manager Technik
- 11:10 OEM- und länderspezifische Produkthanforderungen
Herr Symanzcik/Leiter OEM
- 11:45 Mittagessen
- 12:45 Rundgang im Werk Mittenwalde
- 14:15 Funktionsprüfung und Einbindung in das Datenmanagement
Herr Lutat / Leiter Prüfmittelbau
- 14:45 Whisker und deren Nachweis
Herr Bruderreck / TechnoLab GmbH
- 15:30 Abschlussdiskussion

Die Organisation bei der Kieback & Peter GmbH & Co. KG hat freundlicher Weise Herr Rainer Mahling übernommen. Eine Aktualisierung des Programms werden wir ggf. auf der Home Page veröffentlichen.

Da die Teilnehmerzahl aufgrund der Raumkapazität begrenzt ist, **bitten wir unbedingt um rechtzeitige Anmeldung bis spätestens Mittwoch, den 08. Februar 2017** bei Herrn Dr. Oppermann (martin.oppermann@tu-dresden.de). Die Registrierung erfolgt nach Datum des Email-Eingangs.